

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2021-006

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

本次申请授信额度有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

董事会提请股东大会，对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署

相关协议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日